

证券代码：605588

证券简称：冠石科技

## 南京冠石科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-005

|               |  |
|---------------|--|
| 投资者关系活动类别     | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 战略发布会<br><input type="checkbox"/> 其他 |
| 参与单位名称及人员姓名   | 冲积资管：彭聪  |
| 时间            | 2023年6月2日 11:30--12:00   |
| 地点            | 公司会议室电话交流  |
| 上市公司接待人员姓名    | 董事会秘书：王顺利；技术负责人：陈新晋；财务总监：潘心月；证券事务代表：李蕾   |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>2023年6月2日上午,投资者通过电话会议的方式,与公司进行沟通交流,主要内容如下:</p> <p><b>1. 目前半导体光掩膜版行业情况:</b></p> <p>半导体光掩膜版国产化率低,在芯片供需缺口持续扩大、国家产业政策长期扶持以及产业资本积极投入的大背景下,国内晶圆制造厂加速扩产,根据 SEMI 预计,从 2021 年下半年到 2024 年,中国大陆地区将有 14 家 8 英寸晶圆厂及 15 家 12 英寸晶圆厂建成投产,下游产能快速扩张直接带动对半导体光掩膜版的需求量不断增</p>  |

|      |   |
|------|---|
|      | <p>加，市场呈现供不应求的态势。</p> <p><b>2. 募投项目的建设及生产计划？</b></p> <p>项目总建设期为 5 年，不同制程的光掩膜版达产时间主要取决于设备交期，首批设备交付后预计 2025 年公司即可实现 45nm 光掩膜版的量产，待全部设备交付后预计 2028 年可实现 28nm 光掩膜版的量产。</p> <p><b>3. 公司的技术研发能力？</b></p> <p>公司在半导体光掩膜版制造领域已组建专业的技术团队，核心骨干人员曾就职于业内知名光掩膜厂，在光掩膜版领域具有扎实的技术研发能力以及丰富的生产制造经验。技术团队主要成员均在半导体行业龙头企业工作多年，在半导体光掩膜版领域拥有丰富的研发、生产、管理经验及行业资源，掌握了产品技术研发、生产制造、质量管控等方面的大量 Know-How，具备较强的自主研发能力，可以助力本次募投项目顺利落地。</p> <p><b>4. 公司的主营业务现状？</b></p> <p>公司主营业务为半导体显示器件、特种胶粘材料及其他，22 年营收 11.08 亿，净利润 0.82 亿。</p> |
| 附件清单 | 无   |
| 日期   | 2023 年 6 月 2 日  |